



電機工程學系  
專題演講



# 半導體封裝 技術趨勢及發展

陳奕良 部經理  
日月光集團覆晶封裝產品製程部

日期 112年03月01日 (三)

時間 13:30-15:00

地點 工學院C01-202教室

